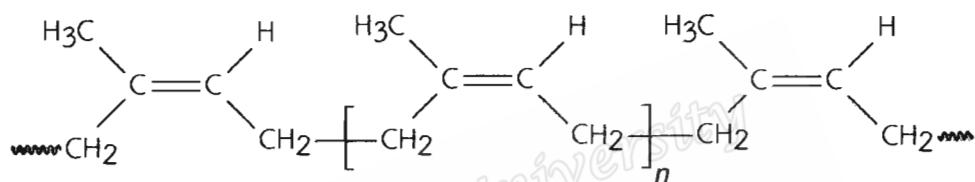


บทที่ 2

พฤติภูมิและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ยางธรรมชาติ

ยางธรรมชาติเป็นพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง และมีการกระจายน้ำหนักโมเลกุลกว้าง มีความหนาแน่นเท่ากับ 0.93 g/cm^3 ที่ 20°C และจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อยางถูกยืดหรือเย็นตัวลง มีดัชนีหักเหแสงเท่ากับ 1.5215 ถึง 1.5238 ที่ 20°C โดยมีสูตรโครงสร้างทางเคมี ดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 โครงสร้างโมเลกุลของยางธรรมชาติ

ยางธรรมชาติมีสูตรโครงสร้างทางเคมี คือ ซิส-1,4-พอลิไอโซพรีน (*cis*-1,4-polyisoprene) กล่าวคือมีหน่วยย่อยไอโซพรีน (Isoprene unit, C_5H_8) โดยที่ n มีค่าตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 มีน้ำหนักโมเลกุลตั้งแต่ 50,000 ถึง 3,000,000 g/mol และประมาณร้อยละ 60 ของโมเลกุลเหล่านี้มีน้ำหนักโมเลกุลสูงกว่า 1,300,000 (ชัยวัฒน์, 2527) ส่วนประกอบของยางธรรมชาติเป็นไฮโดรคาร์บอนไม่มีข้าว ดังนั้นยางธรรมชาติจึงละเอียดได้ดีในตัวทำละลายที่ไม่มีข้าว เช่น เบนซิน เอทาน เป็นต้น โดยทั่วไปยางธรรมชาติมีโครงสร้างการจัดเรียงตัวของโมเลกุลแบบสันฐาน (Amorphous) การเกิดผลึกเนื่องจากการยืดตัว (Strain induced crystallization) ทำให้ยางมีสมบัติเชิงกลที่ดี นั่นคือยางจะมีความต้านทานต่อแรงดึง (Tensile strength) ความทนทานต่อแรงฉีกขาด (Tear strength) และความทนต่อการขัดสี (Abrasion resistance) สูง เมื่อแรงภายนอกที่มากจะทำให้ยางจะกลับคืนสู่รูปร่างเดิมหรือไกล์เดียงอย่างรวดเร็ว

สมบัติของยางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการสร้างทางเคมี

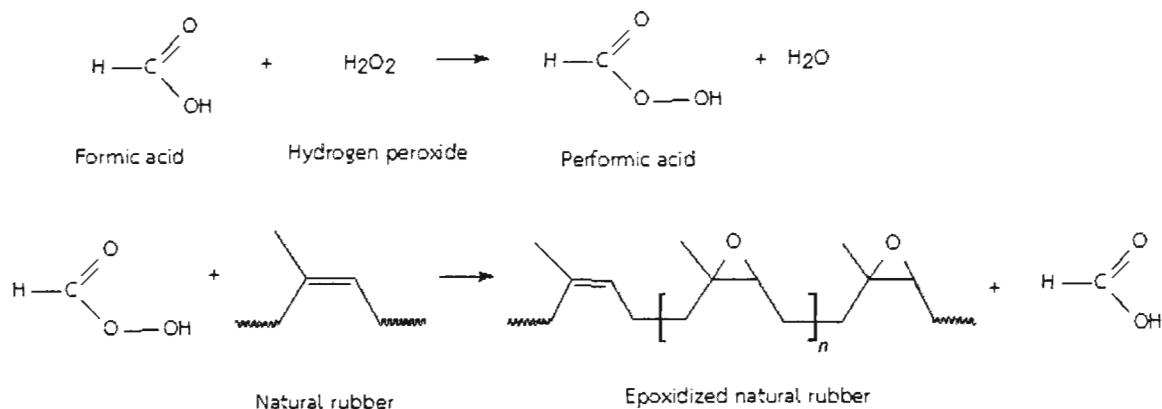
- ประกอบด้วยการบอนและไฮโดรเจน ไม่มีหมู่หรืออะตอนที่มีสภาพข้าวในโครงสร้าง ทำให้ยางธรรมชาติมีสมบัติไม่ทนน้ำมันบีโตรเลียม
- มีพันธะที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา ทำให้วัลภาชนะซึ่งได้ด้วยกำมะถัน และทำให้ยางเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายกับออกซิเจน และโอโซน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสื่อมของยาง

3. การมีพันธะคู่และพันธะเดี่ยวในโมเลกุล ทำให้สายโซ่โมเลกุลเคลื่อนไหวได้ง่าย ทำให้ย่างธรรมชาติมีสภาพยืดหยุ่น และมีความกระเด้งตัวสูง
4. ย่างธรรมชาติมีโครงสร้างโมเลกุลที่สม่ำเสมอ ดังนั้นจึงสามารถถกผลึกได้เมื่อยืดโดยผลึกที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวเสริมแรงส่งผลให้ย่างธรรมชาติ มีความต้านทานต่อแรงดึงสูงมาก
5. ย่างธรรมชาติมีความกระเด้งตัวสูง มีความร้อนสะสม (Heat build up) ต่ำ ทำให้ย่างธรรมชาตินิยมใช้ในการทำย่างรถบรรทุก ซึ่งต้องรับน้ำหนักมาก
6. มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ทำให้ย่างมีความหนืดสูง และแปรรูปได้ยาก ดังนั้นจึงต้องมีการบดเพื่อตัดสายโซ่โมเลกุล ให้ย่างธรรมชาติมีความหนืด และน้ำหนักโมเลกุลลดลงก่อนทำการบดผสมสารเคมีและแปรรูป

2.2 ย่างธรรมชาติอิพอกไซด์

ย่างธรรมชาติอิพอกไซด์สามารถเตรียมได้จากการตัดแปรโมเลกุลของย่างธรรมชาติโดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่าปฏิกิริยาอิพอกซิเดชัน (Epoxidation) ทำให้เกิดวงแหวนอิพอกไซด์หรือวงแหวนออกซิเรน (Oxirane ring) ตรงตำแหน่งพันธะคู่ของโมเลกุลย่างธรรมชาติบางตำแหน่งกระจายอยู่ในสายโซ่โมเลกุลย่างธรรมชาติ ซึ่งสามารถปรับปรุงหรือเพิ่มสมบัติความทนต่อตัวทำละลายที่มีขึ้นมากขึ้น มีค่าอุณหภูมิคล้ายแก้ว (Glass transition temperature, T_g) เพิ่มขึ้น ทนทานต่อการเสื่อมสลายจากความร้อนมากขึ้น และความต้านทานต่อการซึมผ่านของอากาศเพิ่มขึ้นทำให้สามารถประยุกต์ใช้งานย่างธรรมชาติในอุตสาหกรรมต่างๆได้กว้างขึ้น (Baker and Gelling, 1987) พบร่วมกับย่างธรรมชาติอิพอกไซด์ที่มีหมู่ปริมาณอิพอกไซด์ 50 โมลเปอร์เซ็นต์ (ENR-50) สามารถทนทานต่อน้ำมันและต้านทานต่อการซึมผ่านของอากาศได้เทียบเท่า-yang สังเคราะห์บางชนิด เช่น ย่างในไตรล์ ย่างบีวีไทร์ และย่างคลอโรพรีน นอกจากนี้ย่างธรรมชาติอิพอกไซด์ยังสามารถเกิดการจัดเรียงตัวขณะดึงยืดได้เป็นผลให้เกิดผลึกได้เช่นเดียวกับย่างธรรมชาติที่ไม่ตัดแปรโมเลกุล ทำให้ย่างธรรมชาติอิพอกไซด์ มีความต้านทานต่อแรงดึง และทนทานต่อการฉีกขาดได้ดีด้วย

การเตรียมย่างธรรมชาติอิพอกไซด์จากปฏิกิริยาอิพอกซิเดชันโดยการทำให้เกิดเปอร์อีซิดในขณะทำปฏิกิริยาอิพอกซิเดชัน (*In-situ* peracid) ดังปฏิกิริยาแสดงในรูปที่ 2.2 ซึ่งอัตราส่วนโดยโมลของกรดฟอร์มิกกับไฮโดรเปอร์ออกไซด์ที่นิยมใช้อยู่ในช่วง 0.2 - 0.5 (Baker and Gelling, 1987) ปฏิกิริยาเริ่มจากกรดฟอร์มิกจะทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เกิดกรดเปอร์ฟอร์มิกจากนั้นกรดเปอร์ฟอร์มิกจะเข้าทำปฏิกิริยากับย่างธรรมชาติตรงตำแหน่งพันธะคู่เกิดปฏิกิริยาอิพอกซิเดชันอย่างรวดเร็ว



รูปที่ 2.2 ปฏิกิริยาอิพอกซ์เดชันแบบ *In-situ* (ดัดแปลงจาก Baker and Gelling, 1987)

2.2.1 สมบัติของยางธรรมชาติอิพอกไซด์

สมบัติของยางธรรมชาติอิพอกไซด์โดยรวมจะขึ้นอยู่กับปริมาณหมู่อิพอกไซด์ในโครงสร้าง
โมเลกุลของยางธรรมชาติอิพอกไซด์ โดยเมื่อปริมาณหมู่อิพอกไซด์เพิ่มขึ้นความต้านทานต่อแรงดึง²
และความต้านทานต่อการฉีกขาดลดลง เนื่องมาจากปริมาณหมู่อิพอกไซด์สูงขึ้นจะทำให้ยางธรรมชาติ
อิพอกไซด์มีโอกาสเกิดผลลัพธ์ได้น้อยลง ทั้งนี้การเพิ่มปริมาณหมู่อิพอกไซด์เป็นการเพิ่มสภาพข้าวใน
โมเลกุลของยางส่งผลให้ความหนืดมูนนีเพิ่มขึ้น ขณะที่ความสามารถในการละลายของยางธรรมชาติ
อิพอกไซด์ขึ้นอยู่กับระดับของการเกิดอิพอกซิเดชัน และชนิดของตัวทำละลาย โดยยางธรรมชาติ
อิพอกไซด์สามารถละลายได้ง่ายขึ้นหากมีการบดยางก่อน ตัวทำละลายที่เหมาะสมได้แก่ โกลูอิน
คลอร์ฟอร์ม และเตตระไฮಡ্রอฟิวแรน เป็นต้น สำหรับค่าอุณหภูมิคล้ายแก้วของยางธรรมชาติ
อิพอกไซด์ พบร่วมกับการเกิดหมู่อิพอกไซด์ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 เปอร์เซ็นต์โดยไม่สนใจโมเลกุลยางธรรมชาติทำ
ให้ค่าอุณหภูมิคล้ายแก้วเพิ่มขึ้น 1°C ซึ่งพบว่า ENR-25 มีค่าอุณหภูมิคล้ายแก้วประมาณ -47°C และ
ENR-50 มีค่าอุณหภูมิคล้ายแก้วประมาณ -22°C (Baker and Gelling, 1987) นอกจากนี้
Chuayjuljit et al., (2006) ได้พบว่า ยาง ENR-20 มีค่าอุณหภูมิคล้ายแก้วประมาณ -38.2°C ยาง
ENR-45 มีค่าอุณหภูมิคล้ายแก้วประมาณ -27.8°C และยาง ENR-65 มีค่าอุณหภูมิคล้ายแก้ว
ประมาณ -19.7°C

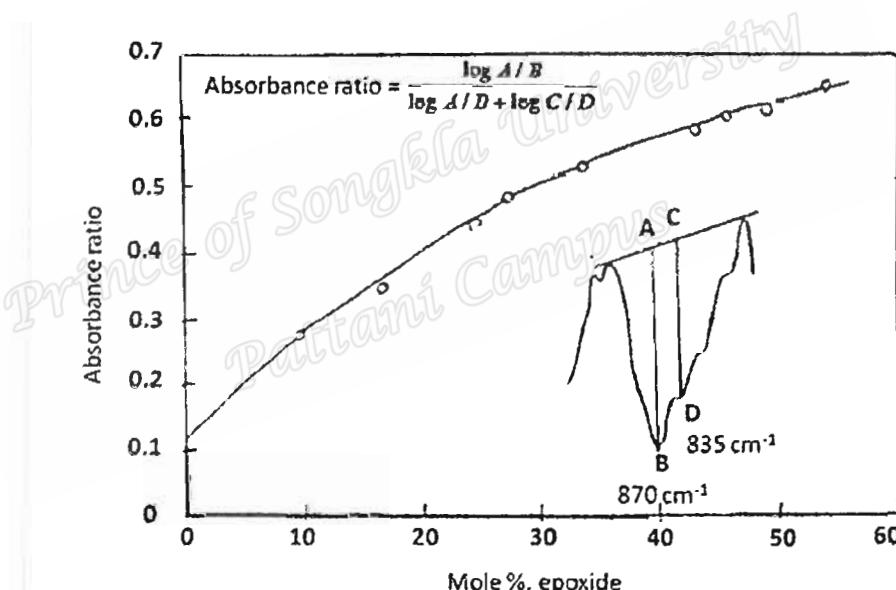
2.2.2 การวิเคราะห์ย่างธรรมชาติอิพอกไซด์

การวิเคราะห์โครงสร้างของโมเลกุลของยางธรรมชาติอิพอกไซด์ด้วยเทคนิค FTIR จะได้สเปกตรัมของยางธรรมชาติอิพอกไซด์ที่แตกต่างจากสเปกตรัมของยางธรรมชาติ สามารถคำนวณหา (*Absorbance ratio, Ar*) ของพีคที่ตำแหน่งเลขคู่ 870 cm^{-1} ซึ่งเกิดจากการดูดกลืนแสง

อินฟราเรดของมุ่อิพอกไซด์หรือวัสดุที่มีโครงสร้างของพันธะ C-H ที่ต่อ กับ C=C ของพอลิไอโซพրีน ดังสมการที่ 2.1 และเปรียบเทียบค่ากับกราฟมาตรฐาน ซึ่งแสดงดังรูปที่ 2.3

$$\text{Absorbance ratio, } Ar = \frac{\log A/B}{\log A/B + \log C/D} \quad (2.1)$$

โดยที่ A/B และ C/D เป็นความสูงของพีคการดูดกลืนที่ตำแหน่งเลขคลื่น 870 cm^{-1} และ 835 cm^{-1} ตามลำดับ

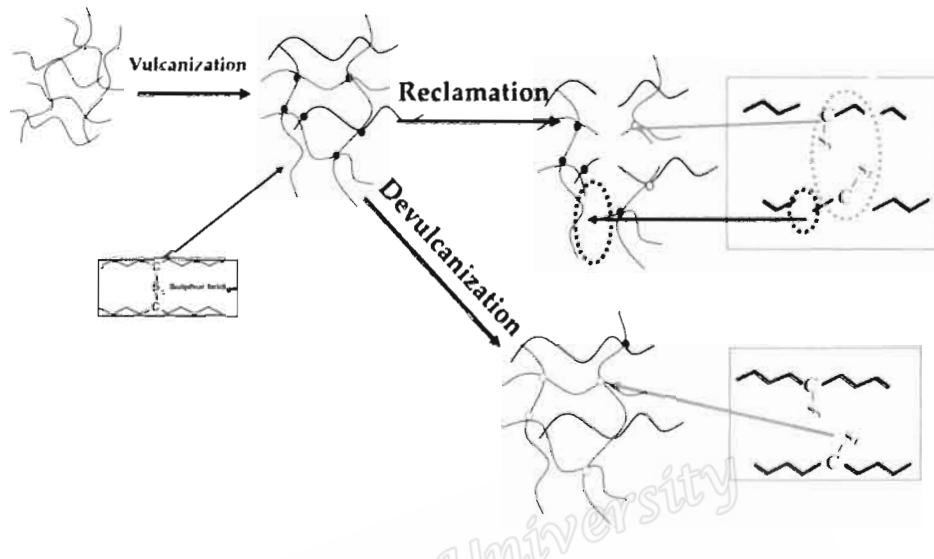


รูปที่ 2.3 กราฟมาตรฐานเปอร์เซ็นต์ไมโลิพอกไซด์ของยางธรรมชาติอิพอกไซด์จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FTIR (Davey and Loadman, 1984)

2.3 ยางรีเคลม (Reclaimed Rubber)

ยางรีเคลม คือ ยางที่ได้จากการนำยางวัลค่าในชีมานำผ่านกระบวนการรีเคลม (Reclamation) เพื่อให้สามารถนำยางวัลค่าในชีที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยการตัดพันธะเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่ไมเลกุลยางโดยอาศัยวิธีทางความร้อน ทางเคมี และทางกล เพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผสม และวัลค่าในชีได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามในกระบวนการทำยางรีเคลมไม่สามารถควบคุมตำแหน่งในการตัดพันธะได้ฉะนั้นการตัดพันธะด้วยกระบวนการรีเคลม จะเกิดการตัดพันธะที่ตำแหน่งพันธะ

เชื่อมขวางและทำแน่นสายโซ่ยางเอง (ซีตีไซด์ดะท์ และคณะ, 2551) ลักษณะการตัดโครงสร้างตาข่ายของโมเลกุลยางด้วยวิธีทั้งสองแสดงดังรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในระหว่างการรีไซเคิลยางด้วยการรีเคลมและการดีวัลคาไนซ์ (Saiwari, 2013)

กระบวนการรีเคลมเป็นกระบวนการทำให้ยางที่ผ่านการวัลคาไนซ์แล้วเกิดเป็นโครงสร้างตาข่าย สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยใช้เทคนิคการให้ความร้อน วิธีทางเคมี หรือวิธีทางกล โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการรีเคลม คือโครงสร้างตาข่ายของโมเลกุลยางถูกตัดแบบสุ่ม อาจเกิดการตัดหรือทำลายพันธะเคมีทั้งบริเวณพันธะเชื่อมขวางที่เกิดจากสารวัลคาไนซ์ (C-S, S-S) หรือบริเวณสายโซ่หลักของโมเลกุลยาง ย่างรีเคลมที่ได้จึงมีสมบัติทางกลต่างๆ

กระบวนการรีเคลมทำได้หลายวิธี สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ (Myhre *et al.*, 2012) คือ วิธีทางกายภาพ (Physical process) และวิธีทางเคมี (Chemical process) การรีเคลมโดยการใช้วิธีทางกายภาพ (Adhikari *et al.*, 2000) เช่น วิธีทางกล (Mechanical reclaiming process) การใช้คลื่นอัลตราโซนิก (Ultrasonic method) และคลื่นไมโครเวฟ (Microwave method) เป็นต้น การรีเคลมโดยการใช้วิธีทางเคมี คือการใช้สารเคมีเพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพการรีเคลมสูงขึ้นเรียกวิธีการรีเคลมด้วยกล่าวว่า สารรีเคลม มิ่งเอกเจนต์ (Reclaiming agents) เช่นไดออกลิตไดซัลไฟด์ (Diallyldisulfide), 2,3-ไดเมทิล-2-บูตีน (2,3-Dimethyl-2-butene), ไดฟีนิลไดซัลไฟด์ (Diphenyldisulfide, DPDS), เยกซะเดกซิลามีน (Hexadecylamine), เทตระเมทิลไทริแรมไดซัลไฟด์ (Tetramethylthiuram disulfide, TMTD) และ ไดเบนชาโนไดฟีนิลไดซัลไฟด์ (Dibenzamido diphenyldisulfide) เป็นต้น

2.3.1 ตัวอย่างกระบวนการเตรียมยางรีเคลม

2.3.1.1 กระบวนการรีเคลมโดยใช้ความร้อน (พรพรณ, 2540)

- Heater หรือ pan process กระบวนการนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการเตรียมยางรีเคลม โดยยางที่ถูกบดเป็นอนุภาคเล็กๆ และกำจัดเส้นใยออกไปแล้วจะถูกนำไปผสมเข้ากับน้ำมันและสารรีเคลมมิ่งเอเจนต์ แล้วจึงเทลงบนถาด ซึ่งถาดที่ใช้ได้ถูกออกแบบให้สามารถแผ่กระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง โดยการผิงขาดความร้อนตลอดแนว การให้ความร้อนด้วยไอน้ำภายในถาดที่อุณหภูมิประมาณ 180°C เป็นเวลา 5 ถึง 10 ชั่วโมง สารรีเคลมมิ่งเอเจนต์ที่ใช้คืออะโรมาติกไทโอล ไดซัลไฟด์ และน้ำมันอะโรมาติก ซึ่งช่วยลดอุณหภูมิและเวลาในการเกิดปฏิกิริยาโดยยังคงให้สมบัติเชิงกลที่เหนือกว่า

- Digester process วิธีนี้ยังที่ผ่านการบดถูกผสมเข้ากับสารเคมี ส่วนผสมทั้งหมดจะถูกใส่เข้าไปในตู้อบความดันที่ประกอบด้วย ชุดกวน และให้ความร้อนที่ 180 ถึง 210°C ที่ 5 ถึง 24 ชั่วโมง โดยการใช้ไอน้ำ หลังจากนั้นวัสดุที่ได้จะถูกล้างทำความสะอาด อบแห้งและบรรจุให้ลักษณะเดียวกับเม็ดพลาสติก กระบวนการนี้จึงกรองเป็นขั้นตอนสุดท้าย

2.3.2.2 กระบวนการรีเคลมโดยใช้ความร้อนร่วมกับวิธีทางกล (Thermo-mechanical process) (Adhikari et al., 2000; Myhre et al., 2012)

ในกระบวนการรีเคลมโดยใช้ความร้อนร่วมกับวิธีทางกล โดยอาศัยแรงเฉือนทำให้เกิดความร้อนขึ้น โดยเมื่อวัสดุได้รับแรงเฉือนจะส่งผลให้มีอุณหภูมิ และเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพของพันธะเชื่อมข้างในยาง และเนื่องจากการนี้ไม่มีการใช้สารเคมีแต่อาศัยความร้อนที่เกิดจากการทางกลทำให้รีนีมีข้อเสียคือจะเกิดการตัดสายโซ่ที่ทำแห่งของสายโซ่หลัก

2.3.3.3 กระบวนการรีเคลมโดยใช้วิธีทางกลร่วมกับวิธีทางเคมี (Mechano-chemical methods) (Rajan et al., 2006)

การทำให้ยางนิ่ม สามารถปรับปรุงโดยใช้ Reclaiming accelerator ในขณะที่ให้แรงทางกลแก่ยาง ในสภาวะบรรยายกาศที่อุณหภูมิห้อง โดยทั่วไปแล้วการทำยางรีเคลมที่อุณหภูมิต่ำจะมีการใช้สาร Reclaiming catalyst, Reclaiming oil และ Process oil ร่วมกับการใช้สารรีเคลมมิ่งเอเจนต์ (Reclaiming agent) ตัวอย่างการใช้สารเคมีแสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 สารรีเคลมมิ่งอเจนต์ที่ใช้ในกระบวนการรีเคลมโดยใช้วิธีทางกลร่วมกับวิธีทางเดียว (Rajan *et al.*, 2006)

No	Chemical name/abbreviation	Reclaiming accelerator	Reclaiming catalyst
1	Peroxide-methyl halides	ROOR	Me _n X _m
2	Phenyl hydrazine-ferrous chloride (PH-FeCl ₂)		FeCl ₂ ·4H ₂ O
3	Tributylamine-cuprous chloride (TBA-CuCl)	(nC ₄ H ₉) ₃ N	Cu ₂ Cl ₂
4	Dixylyldisulfide		
5	2,2'-Dibenzamidodiphenyl disulfide		
6	N-cyclohexylbenzothiazole-2-sulfenamide (CBS)		
7	N-isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine (IPPD)		
8	Thiophenol-n-butylamine (TP-BA)		n-BuN ₂ H
9	Toluene sulfonic acid-1,8-diazabicyclo [5.4.0]undec-7-ene (TS-DBU)		
10	Tetraethylthiuramdisulfide-triphenyl phosphine (TETD-TPP)		

2.3.4.4 กระบวนการรีคอล์มโดยใช้สารเคมี (Chemical reclaiming processes)

(Adhikari *et al.*, 2006)

กระบวนการรีเคลมโดยใช้สารเคมี จะใช้สารเคมีช่วยในการสลายพันธะซัลเฟอร์ สารเคมีที่นิยมใช้คือ ไดซัลไฟด์ (Disulfides) หรือ เมอร์แคปแทน (Mercaptans) หรือสารเคมีอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 2.2 ซึ่งมีหน้าที่ในการทำลายพันธะซัลเฟอร์ที่เกิดจากกระบวนการคงรูปที่แตกต่างกัน ซึ่งกระบวนการนี้สามารถเตรียมโดยการนำยาที่ใช้แล้วมา เช่นตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น โอลูอิน เป็นเช่น หรือไฮโดรเจน เพื่อให้มีเล็กน้อยของยาที่เกิดการบูมตัว และง่ายต่อการซึมผ่านของสารเคมีที่ช่วยในการสลายพันธะซัลเฟอร์ในโครงสร้างสามมิติ แม้ว่าการใช้สารเคมีในการเตรียมยางรีเคลมจะมีความจำเพาะเจาะจงในการทำลายพันธะโควาเลนต์ระหว่างพันธะคาร์บอน-ซัลเฟอร์ และซัลเฟอร์-ซัลเฟอร์ แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้มีข้อเสียคือความยกในการพาตัวทำลายออกจากเนื้อยาง และความเสี่ยงที่เกิดจากสารเคมีที่ใช้

ตารางที่ 2.2 สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการรีเคลมโดยใช้สารเคมี (Adhikari *et al.*, 2006)

Name of the chemical probes	Attacking position of the crosslink bonds
Triphenylphosphine	Polysulfide links into monosulfide and to a lesser extent disulfide links
Sodium di-n-butyl phosphite	Di and polysulfide crosslinks
Propane-thiol/piperidine	Polysulfide linkages
Hexane-1-thiol	Both polysulfide and disulfide linkages
Dithiothreitol	Disulfide bonds into two thiol groups
Lithium aluminium hydride	Disulfide and polysulfide bonds
Phenyl lithium in benzene	Polysulfide and disulfide bonds
Methyl iodide	Monosulfide linkages

2.3.2 สมบัติของยางรีเคลม (พรพรณ, 2540)

ยางรีเคลมที่นำมารวบค่าไม้ซ่อมโดยทั่วไปจะมีค่าความต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยึดจันขาด ความกระเด้งตัว และความต้านทานต่อการสึกหรอต่ำกว่ายางใหม่ที่ไม่ผ่านกระบวนการรีเคลม นอกจากนี้ยางรีเคลมจะรับค่าไม้ซ่อมได้เร็วกว่ายางปกติ และมีความทนทานต่อการออกซิเดช์ที่ดี อาจเป็นเพราะในกระบวนการทำยางรีเคลมต้องผ่านกระบวนการออกซิเดชัน การให้ความร้อน และการล้าง เป็นต้น

2.3.3 การใช้งานยางรีเคลม (วราภรณ์, 2552)

การใช้งานยางรีเคลมโดยส่วนใหญ่จะใช้เพื่อลดต้นทุน แต่ต้องจากลดต้นทุนแล้วยางรีเคลมยังมีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับการใช้ยางใหม่ในด้านกระบวนการผลิต กล่าวคือในกระบวนการเตรียมยางรีเคลมจะมีขั้นตอนการบดย่อยพันธะเชื่อมโมเลกุลยาง แต่ก็ยังคงมีพันธะเชื่อมขวางของ Sulfur crosslink ที่มีส่วนทำให้คอมพาวน์ดีบ้มีความหยุ่นน้อย (Reduce nerve) ดังนั้นการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยกระบวนการอัดผ่านดาย (Extrude) หรือการฉีดจะมีผิวที่เรียบ ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีขนาดแน่นอนทำให้ช่วยเพิ่มอัตราการผสมได้ นอกจากนี้การใช้ยางรีเคลมเพื่อเตรียมคอมพาวน์จะใช้เวลาบดผสมและพลังงานน้อยกว่ากรณีการใช้ยางใหม่ เพราะยางรีเคลมได้ผ่านกระบวนการแล้วในกระบวนการเตรียมยางรีเคลม อย่างไรก็ตามสมบัติความแข็งแรงของยางรีเคลมจะไม่ทัดเทียมยางใหม่ ดังนั้นการใช้ยางรีเคลมจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ถ้าต้องการลดต้นทุนและใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมาก ก็สามารถใช้ยางรีเคลมล้วนๆ ได้โดยไม่ต้องผสมกับยางใหม่

เช่น พื้นรองเท้า ยางปูพื้น เป็นต้น แต่ถ้าต้องการให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงระดับหนึ่งก็อาจจะผสมยางรีเคลมกับยางใหม่ เพื่อให้ส่วนของยางใหม่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงขณะที่ยางรีเคลมจะช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต

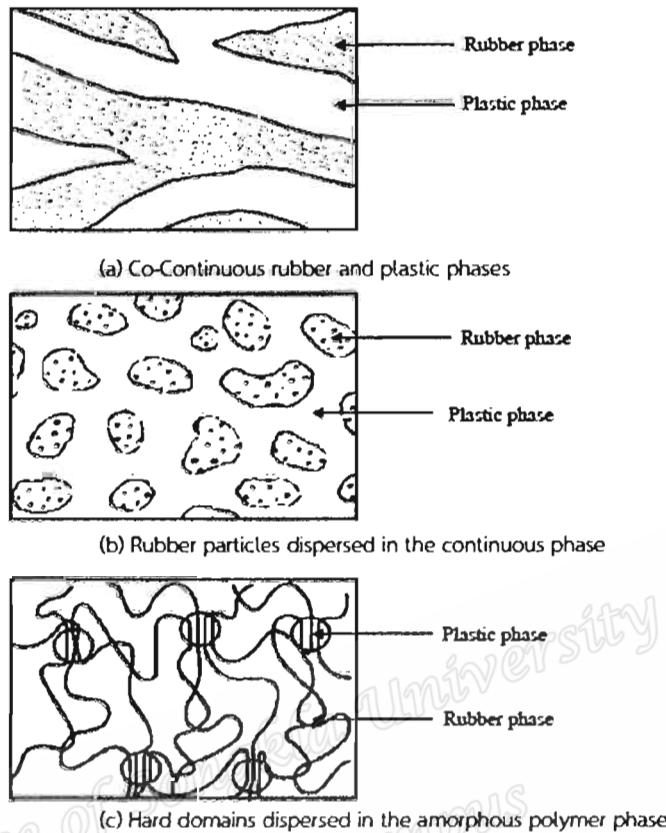
2.4 เทอร์โมพลาสติกอิเล็กโตรเมอร์ (Thermoplastic Elastomers, TPEs)

เทอร์โมพลาสติกอิเล็กโตรเมอร์ หมายถึง วัสดุอิเล็กโตรเมอร์ที่มีพฤติกรรมการแปรรูปของเทอร์โมพลาสติก โดยจะแสดงสมบัติวิสโคอิเล็กติก (Viscoelastic) หรือการมีสมบัติยืดหยุ่นคล้ายยางที่อุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิการใช้งาน และมีพฤติกรรมการไหลแบบพลาสติกที่อุณหภูมิการแปรรูป การเปลี่ยนแปลงระหว่างสภาพะหลอมกับของแข็งที่ยืดหยุ่นแบบยางเมื่อให้อุณหภูมิหลอมหรือทำให้เย็นตัวเป็นแบบผันกลับได้ (Reversible process) ทำให้สามารถแปรรูปเทอร์โมพลาสติกอิเล็กโตรเมอร์ซ้ำได้ เช่นเดียวกับการแปรรูปเทอร์โมพลาสติก

เทอร์โมพลาสติกอิเล็กโตรเมอร์จากการเตรียมพอลิเมอร์เบลนด์และการเตรียมโคโพลิเมอร์ มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาแบบเฟสคู่ (Two-Phase morphology) ประกอบด้วยเฟสแข็ง (Hard phase) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเทอร์โมพลาสติก และเฟสนิ่ม (Soft phase) หรือเฟสของยางมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาระหว่างเฟสที่สามารถเกิดได้ 2 แบบ คือ สัณฐานวิทยาแบบเฟสร่วม (Co-continuous phase morphology) คือเกิดการกระจายซึ่งกันและกันของทั้ง 2 เฟส และสัณฐานวิทยาแบบเฟสกระจาย (Dispersed phase morphology) กล่าวคือเกิดการกระจายตัวของเฟสนิ่ง ในเมทริกซ์ต่อเนื่องของอีกเฟสหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเตรียมดังแสดงในรูปที่ 2.5

เทอร์โมพลาสติกอิเล็กโตรเมอร์ที่เตรียมจากการเบลนด์ยางกับเทอร์โมพลาสติกทั้งการเบลนด์แบบปกติ (Simple blend) และการเบลนด์แบบไดนามิกสวัลคาไนซ์ (Dynamic vulcanization) ส่วนของเฟสแข็งทั้งที่เป็นเฟสร่วมและเฟสต่อเนื่อง ให้คุณสมบัติด้านความแข็งแรง และควบคุมไม่ให้เฟสนิ่มเกิดการไหลเมื่อได้รับแรงหรือความร้อน แต่เมื่อได้รับแรงหรือความร้อนที่เหมาะสมเฟสแข็งก็จะเกิดการหลอมไหล (ขึ้นรูปได้) เมื่อยืดตัวก็จะกลับสู่สภาพที่เป็นของแข็งยืดหยุ่นอีกครั้ง

เทอร์โมพลาสติกอิเล็กโตรเมอร์ที่ได้จากการเตรียมโคโพลิเมอร์นั้นส่วนของเฟสแข็งที่เกิดการรวมกลุ่มกันของผลึกเป็นโดเมนของแข็ง (Hard domain) จะกระจายตัวต่อเนื่องอยู่ในเฟสยาง และทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมขวางทางกายภาพ (Physical crosslink) ควบคุมไม่ให้เฟสนิ่มเกิดการไหล และเนื่องจากการเชื่อมขวางระหว่างโมเลกุลเป็นการเชื่อมขวางทางกายภาพ หรือการมีอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลไม่ได้เกิดการเชื่อมขวางทางเคมี ดังนั้นเมื่อได้รับพลังงานที่เหมาะสมก็จะสูญเสียการเชื่อมขวางโดยโมเลกุลจะเกิดการเคลื่อนไหวหรือลื้นไถลผ่านกันได้ (ขึ้นรูปได้) แต่เมื่อกลับสู่สภาพที่มีพลังงานต่ำ อีกครั้งการเชื่อมขวางทางกายภาพก็จะเกิดขึ้นใหม่ เรียกว่าการเชื่อมขวางที่มีลักษณะดังกล่าวว่า การเชื่อมขวางแบบผันกลับได้ (Physical reversible crosslink)



รูปที่ 2.5 สัณฐานวิทยาของเทอร์โมพลาสติกอิเลสโตเมอร์ที่เตรียมด้วย (a) วิธีเบลนด์แบบปกติ (b) ไดนามิกสวัลคайнซ์ และ (c) การเตรียมโดยพอลิเมอร์ (Holden, 2000)

เทอร์โมพลาสติกอิเลสโตเมอร์มีช่วงอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะที่สำคัญ 2 ช่วง คือ อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วและอุณหภูมิหลอมผลึก โดยที่อุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิการใช้งาน คือ ระหว่างช่วงอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วและอุณหภูมิหลอมผลึก วัสดุจะมีสมบัติเป็นยาง คือ มีความสามารถในการคืนกลับรูปเดิมหลังจากสิ้นสุดแรงกระทำ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากลักษณะของเฟสแข็งควบคุมไม่ให้เฟสของยางเกิดการไหลเสื่อมการมีพันธะเชื่อมขวางในยางวัลคайнซ์ ส่วนที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิหลอมผลึก เทอร์โมพลาสติกอิเลสโตเมอร์จะอยู่ในสภาพหลอม (Molten state) และมีพฤติกรรมการไหลแบบชูโดพลาสติก (Pseudoplastic behavior) คือ ความหนืดของวัสดุจะขึ้นกับอัตราเฉือน (Shear rate) ทำให้เหมาะสมแก่การขึ้นรูปแบบฉีด หรือการเอกหรุดซึ่งมีอัตราเฉือนสูง เนื่องจากเทอร์โมพลาสติกอิเลสโตเมอร์จะไหลได้ เพราะมีความหนืดต่ำ และเมื่อเทอร์โมพลาสติกอิเลสโตเมอร์กลับสู่สภาวะที่มีพลังงานต่ำก็จะมีความสามารถในการคงรูปใหม่ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเหนือยางวัลคайнซ์ที่เกิดการคงรูปด้วยพันธะทางเคมี ทำให้มีความนิยมในการผลิต

เทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น ชิ้นส่วนยาง ประกอบเครื่องจักร ห่อ ปะเก็น อุปกรณ์อุดรอยร้าว สายไฟ และฉนวนไฟฟ้า เป็นต้น

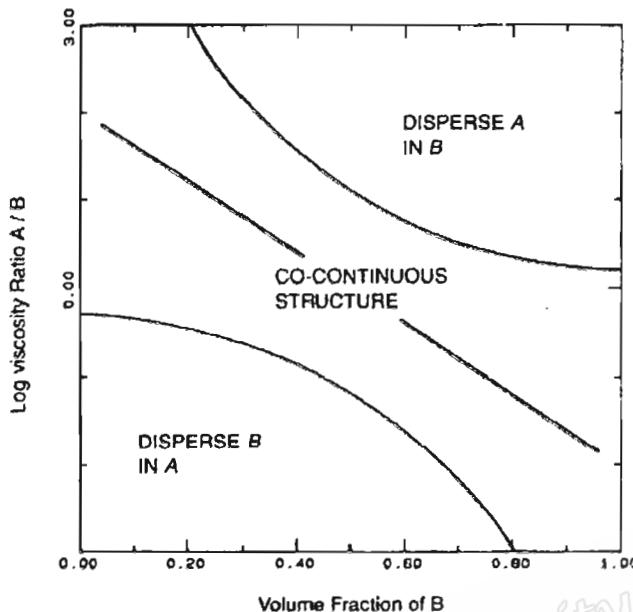
2.4.1 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกจากการเบลนด์ยางและพลาสติก

เทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์จากการเบลนด์พลาสติกกับยางจัดเป็นกลุ่มเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความนิยมทางการค้า เนื่องด้วยมีสมบัติเป็นที่ยอมรับและมีความสะดวกใน การเตรียม โดยสามารถแบ่งลักษณะการเบลนด์เป็น 2 ประเภท คือ

ก. เทคนิคการเบลนด์แบบปกติ (Simple blend)

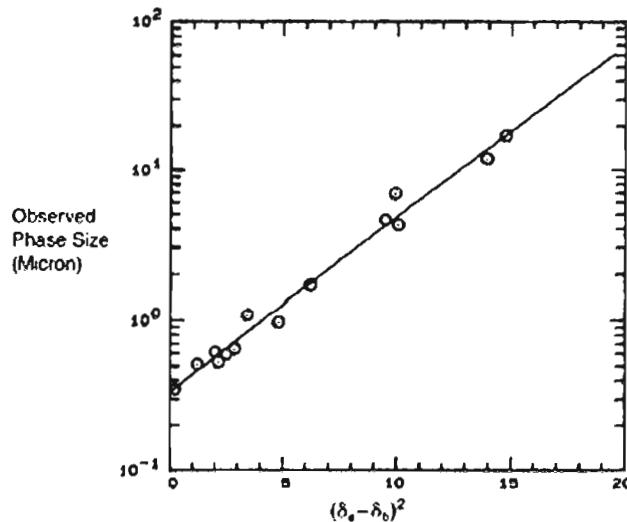
การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์จากการเบลนด์แบบปกติทำได้โดยการเบลนด์ เทอร์โมพลาสติกกับยางโดยไม่เติมสารวัลคานาizer ซึ่งการเบลนด์จะทำในสภาวะที่มีแรงเนื้อน絮 และให้ ความร้อนเพียงเพื่อเกิดการหลอมในพลาสติกโดยไม่ทำให้เฟสของยางเสื่อมสภาพ ซึ่งการเบลนด์แบบ ปกติมีโอกาสการเกิดลักษณะทางสัณฐานวิทยาได้ 2 ลักษณะ คือ พอลิเมอร์ชนิดหนึ่งกระจายตัวใน เพสต์อ่อน (หรือเมทริกซ์) ของพอลิเมอร์อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งพอลิเมอร์เบลนด์ที่ได้จะแสดงสมบัติเด่น ของพอลิเมอร์ชนิดที่เป็นเมทริกซ์ และลักษณะทางสัณฐานวิทยาอีกลักษณะ คือ เกิดจากการกระจาย ตัวซึ่งกันและกันเป็นแบบเฟสร่วม ดังแสดงในรูปที่ 2.5 (a) ซึ่งในการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีเบลนด์แบบปกติต้องควบคุมลักษณะทางสัณฐานวิทยาให้เป็นแบบเฟสร่วม เนื่องจาก ต้องการสมบัติที่ผسانกันระหว่าง 2 เฟส โดยปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดลักษณะทางสัณฐานวิทยาของการ เตรียมพอลิเมอร์เบลนด์ด้วยวิธีการเบลนด์แบบปกติ คือ อิทธิพลของความหนืด อัตราส่วนการเบลนด์ และความเข้ากันของพอลิเมอร์เบลนด์

พอลิเมอร์ที่นำมาเบลนด์กันต้องมีค่าความหนืดใกล้เคียงกันที่อุณหภูมิ และอัตราเฉือนที่ ทำการเบลนด์ ความสัมพันธ์ระหว่างค่า $\log \eta$ ของอัตราส่วนความหนืดระหว่างเฟสทั้ง 2 (A และ B) กับสัดส่วนโดยปริมาตรของเฟส B (อาจจะเป็นเฟสอิเล็กทรอนิกส์หรือพลาสติก) แสดงดังรูปที่ 2.6 พบว่าพอลิเมอร์เบลนด์มีความหนืดใกล้เคียงกัน (ค่า $\log \eta$ ของอัตราส่วนความหนืดระหว่างพอลิเมอร์ A กับ พอลิเมอร์ B มีค่าใกล้ 0) จะให้ลักษณะสัณฐานวิทยาแบบเฟสร่วมที่ทุกสัดส่วนการเบลนด์ และ ที่อัตราส่วนความหนืดค่าอื่นๆ การเตรียมพอลิเมอร์เบลนด์ให้ได้สัณฐานวิทยาแบบเฟสร่วมจะต้อง คำนึงถึงสัดส่วนการเบลนด์ซึ่งจะมีสัดส่วนช่วงหนึ่งๆ เท่านั้นที่จะให้สัณฐานวิทยาแบบดังกล่าว



รูปที่ 2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความหนืดที่ใช้ในการเบلنด์กับสัดส่วนในการผสมของพอลิเมอร์ 2 องค์ประกอบ (Holden, 2000)

ความเข้ากันได้ของการเบلنด์ซึ่งพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างค่าความสามารถในการละลาย (Solubility parameter) ซึ่งค่าความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์ทั้ง 2 ชนิด เกี่ยวข้องกับแรงตึงผิวประจุ (Interfacial tension) กล่าวคือ ถ้าพอลิเมอร์ทั้งสองชนิดมีค่าแรงตึงผิว สูงจะทำให้เกิดเป็นระบบสองเฟส (Two phase system) ที่มีเฟสขนาดใหญ่ (Coarse dispersion) โดยการเกิดเฟสขนาดใหญ่จะไปลดพื้นผิวประจุ (Interfacial area) และพลังงานผิวประจุ (Interfacial energy) ในทางกลับกันถ้าคู่พอลิเมอร์มีค่าความสามารถในการละลายใกล้เคียงกันทำให้เกิดการกระจายตัวของเฟสที่มีขนาดเล็กมากกว่า (Finer dispersion) ทำให้พื้นที่ผิวประจุและพลังงานผิวประจุมีค่าสูง พอลิเมอร์เบلنด์ซึ่งมีความเข้ากันได้เพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2.7 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดอนุภาคของพอลิเมอร์เบلنด์กับค่าความแตกต่างของความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์ทั้งสองชนิดที่นำมาเบلنด์กัน พบว่าขนาดอนุภาคของ พอลิเมอร์เบلنด์มีขนาดเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มความแตกต่างระหว่างค่าความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์ที่ใช้ ซึ่งถ้าพอลิเมอร์ทั้งสองชนิดมีค่าความสามารถในการละลายต่างกันมาก เช่น พอลิเมอร์ชนิดหนึ่งมีขั้วในขณะที่พอลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งไม่มีขั้ว ก็จะเกิดเฟสขนาดใหญ่



รูปที่ 2.7 อิทธิพลของค่าความสามารถในการละลายต่อขนาดอนุภาคของพอลิเมอร์เบลนด์ (Holden, 2000)

ข. เทคนิควัลคaine'แบบไดนามิกส์

เทอร์โมพลาสติกอิเล็กโตรเมอร์ที่เตรียมโดยกระบวนการวัลคaine'แบบไดนามิกส์ หรือที่เรียกว่า เทอร์โมพลาสติกวัลคaine' หรือไดนามิกสวัลคaine' มีหลักการในการเตรียม คือ การปรับปรุงสัณฐานวิทยาของอนุภาคยางที่กระจายตัวในเฟสต่อเนื่องของพลาสติกให้มีความเสถียรโดยการผสมสารวัลคaine'ในขณะเบลนด์หรือการนำยางมาผ่านกระบวนการผสมสารเคมีแล้วนำมาทำการเบลนด์ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งแบบแบช (Batch process) ด้วยเครื่องผสมแบบปิด (Internal mixer) หรือแบบต่อเนื่อง (Continuous process) ด้วยเครื่องอัดรีดชนิดスク्रู (Co-Rotating twin screw extruder) เป็นต้น การวัลคaine'จะเกิดขึ้นในระหว่างการบดผสมภายใต้อุณหภูมิสูง เมื่อเกิดการวัลคaine'ในเฟสยาง ความหนืดของเฟสยางจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงจุดที่ความหนืดระหว่างเฟสยางกับเฟสพลาสติกต่างกันมาก (Viscosity mismatch) เมื่อทำการผสมต่อเนื่องไปเฟสของยางที่หนีดได้รับแรงเฉือนจากกลไกของเครื่องมือกลึงจะเกิดการแตกออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กระดับไมโครนกระจายตัวในเมทริกซ์ของพลาสติก โดยต้องให้แรงเฉือน และอุณหภูมิจังหวะทั้งเกิดการวัลคaine'ที่สมบูรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคยางกลับมารวมตัวเป็นกลุ่มก้อน (Agglomerate) ซึ่งอนุภาคยางขนาดเล็กที่เกิดขึ้นระหว่างทำการผสมทำให้เกิดการปรับปรุงสมบัติทางฟิสิกส์ของเทอร์โมพลาสติกอิเล็กโตรเมอร์ เช่น สมบัติเชิงกล สมบัติต้านการคืนตัว ความทนทานต่อความล้า และความทนทานต่อน้ำมัน เป็นต้น

สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์เบลนด์ที่เตรียมด้วยกระบวนการเบลนด์แบบปกติจะถูกควบคุมโดยอิทธิพลของความหนีดและสัดส่วนการเบลนด์ แต่ในการเตรียมพอลิเมอร์เบลนด์ด้วย

กระบวนการเบلنด์แบบไดนามิกสวัลคานิซ พอลิเมอร์ที่นำมาเบلنด์กันจะมีการเปลี่ยนแปลงความหนืด และเทอร์โมไดนามิกส์ที่อุณหภูมิและอัตราเฉือนที่ทำการเบلنด์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสัมฐานวิทยาได้หลายแบบดังแสดงในรูปที่ 2.8 กล่าวคือ มีการเปลี่ยนจากเฟสร่วมกล้ายเป็นเฟสกระจาย การเปลี่ยนในลักษณะของการกลับเฟส (เปลี่ยนจากเฟสพลาสติกที่กระจายตัวในเฟสยางกล้ายเป็นเฟสยางกระจายตัวในเฟสพลาสติก) และการลดลงของขนาดอนุภาคยางที่กระจายตัวในเทอร์โมพลาสติก

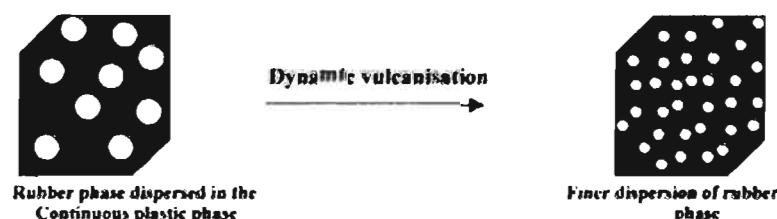
Co-continuous morphology could be transferred in to Matrix /dispersed phase morphology



Possibility of phase inversion



Finer dispersion of dispersed rubber domains



รูปที่ 2.8 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัมฐานวิทยาของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตร์จากการวัลคานิซแบบไดนามิกส์ (John et al., 2003)

2.4.2 การแปรรูปและการประยุกต์ใช้งานเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ที่มีพฤติกรรมเหมือนเทอร์โมพลาสติกในสภาวะหลอม (Molten state) มีพฤติกรรมการไหลแบบซูโดพลาสติก จึงสามารถแปรรูปเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องแปรรูปพลาสติกทั่วไปและสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้

2.4.2.1 การขึ้นรูปโดยกระบวนการฉีดเข้าบ៉າ (Injection Molding)

การขึ้นรูปโดยการฉีดเข้าบ៉าเป็นเทคนิคการขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญที่สุด เนื่องจากมีระยะเวลาต่อรอบการผลิต (Cycle time) สั้นและสามารถนำเศษวัสดุ (Scrap) จากการขึ้นรูปมาใช้ได้อีก เครื่องฉีดเข้าบ៉าทั่วไปที่ใช้ในการขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติกสามารถนำมาใช้กับเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยแรงดันประกอบแม่พิมพ์ (Clamping pressure) ควรจะอยู่ในช่วง 40-70 MPa หัวฉีด (Nozzle) รายละเอียด (Sprue cone) และประตู (Gates) ควรใช้ขนาดกลาง อุณหภูมิที่ใช้ความมากกว่าอุณหภูมิหลอมของเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากระบบหัวร้อนที่ร้อน (Hot runner system) จะลดการเสียหายของวัสดุทำให้ประหยัดวัสดุและระยะเวลาต่อรอบการผลิต ดังนั้นวิธีนี้จึงเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นงานขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยจะต้องใช้ช่องว่างของบ៉ា (Cavities) มากกว่า 1 หรือ 2 ช่องสำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่

2.4.2.2 การขึ้นรูปโดยกระบวนการอัดรีด (Extrusion Molding)

เทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำไปขึ้นรูปด้วยการอัดรีดร้อนให้มีรูปทรงต่างๆ กัน เช่น เป็นท่อ แผ่นพลาสติก หรือโพลิพลาสติกได้โดยใช้เครื่องอัดรีดร้อนสกรูเดี่ยวหรือสกรูคู่ที่ใช้สำหรับเทอร์โมพลาสติกทั่วๆ ไป การควบคุมขนาดของเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านกระบวนการอัดรีดร้อนนั้นทำได้โดยการควบคุมการบวบพองที่หัวดาย (Die swell) ซึ่งสำหรับเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปแล้วจะเกิดการบวบพองน้อยกว่าเทอร์โมพลาสติกชนิดแข็งหรือยาง วัลภาไนซ์ที่สมเข้ม่าดำเน ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบวบพอง คือ อัตราเฉือน กล่าวคือจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อความเร็วในการอัดรีดร้อนเพิ่มขึ้น ตัวเครื่องจะมีค่าอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง (L/D) ของสกรู (Screw) อย่างน้อย 20/1 (โดยทั่วไปแล้วนิยมใช้อยู่ในช่วง 24/1 ถึง 30/1) สกรูที่ใช้กับเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปแล้วจะเป็นแบบเดียวกันกับที่ใช้สำหรับพอลิโอลิฟิน์และอาจใช้สกรูที่ออกแบบพิเศษเพื่อช่วยในการผสมได้ เช่น กัน

2.4.2.3 การประยุกต์ใช้งานเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากมีการใช้งานวัสดุประเภทเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาวัสดุดังกล่าวให้มีสมบัติที่ดีขึ้น เช่น สมบัติด้านความต้านทานต่อน้ำมันร้อน สมบัติ

ความต้านทานต่ออุณหภูมิสูง เป็นต้น โดยในปัจจุบันนิยมนิวัสดุเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม เช่น

(1) การนำไปใช้เป็นสินค้าที่ใช้ในเครื่องจักรที่เป็นยาง เช่น ลูกกลิ้งที่ติดไว้ที่ขาโต๊ะ ไดอะเฟรมที่ยึดหยุ่นได้ ปะเก็น ห่อ เครื่องกันชน อุปกรณ์อุดรูรั่ว วาล์ว และปลั๊ก เป็นต้น

(2) การนำไปใช้ภายในเครื่องจักรที่ต้องทนความร้อนสูง เช่น เป็นที่ครอบห่อเครื่องปรับอากาศ ครอบห่อ น้ำมัน ห่อดูดสูญญากาศ ตัวต่อเครื่องดูดสูญญากาศ ตัวปลั๊ก อุปกรณ์อุดรูรั่ว วงแหวน ส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น

(3) การนำไปใช้ในอุตสาหกรรมท่อผ้าใบ เช่น สเปรย์ในงานเกษตรกรรม สเปรย์ในงานสี อุตสาหกรรมห่อ เป็นต้น

(4) การนำไปใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เช่น ปลั๊ก สายไฟ และสายเคเบิล เป็นต้น

2.5 การเข้ากันได้ของการเบلنด์ (Blend compatibilization) (เจริญ, 2546)

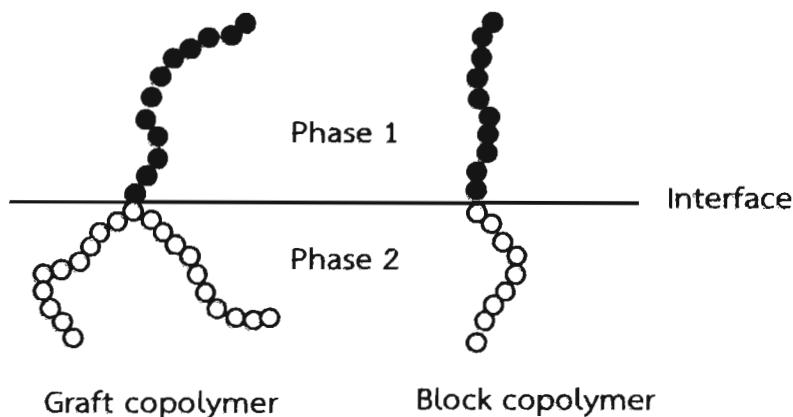
การเข้ากันได้ (Compatibilization) ของการเบلنด์เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาพอลิเมอร์เบلنด์ การเข้ากันได้หมายถึง การผสมเข้ากันได้ (Miscibility) ในระดับของโมเลกุลพอลิเมอร์ที่นำมาผสมไม่มีการแยกเพสขององค์ประกอบที่ต่างกัน และสามารถเตรียมพอลิเมอร์เบلنด์ที่มีสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานรูปแบบต่างๆ

2.5.1 การใช้โคโพลิเมอร์แบบกราฟต์และบล็อกเป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้

การเพิ่มความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์เบلنด์ โดยใช้โคโพลิเมอร์แบบกราฟต์และบล็อก เป็นตัวประสาน เป็นวิธีการที่มีการศึกษาวิจัยและมีการผลิตพอลิเมอร์เบلنด์กันมากที่สุด โดยทั่วไปจะนิยมใช้โคโพลิเมอร์แบบบล็อกมากกว่า โดยเฉพาะโคโพลิเมอร์แบบบล็อกที่มีส่วนของโมเลกุลที่มีลักษณะทางเคมีเหมือนกับพอลิเมอร์ที่ต้องการผสม โคโพลิเมอร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวประสานจะมีตำแหน่งอยู่ที่ผิวประจัญ (Interface) ของพอลิเมอร์ที่ผสม ซึ่งแสดงตัวรูปที่ 2.9 โคโพลิเมอร์จะผสมส่วนที่มีรูรูมาติดทางเคมีเหมือนกันกับพอลิเมอร์

2.5.2 การใช้พอลิเมอร์ที่มีหมุ่ฟังชันก์เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้

เตรียมโดยการนำพอลิเมอร์ที่มีลักษณะทางเคมีเหมือนกับพอลิเมอร์ที่จะทำการเบلنด์ มาทำการดัดแปลงโมเลกุลโดยการเพิ่มหมุ่ฟังก์ชันที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีลงบนโมเลกุล ซึ่งหมุ่ฟังก์ชันที่เพิ่มเข้าไปจะสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีกับพอลิเมอร์ชนิดที่สองที่นำมาทำการเบلنด์ได้ การดัดแปลงโมเลกุลทำได้โดยการทำปฏิกิริยาในปฏิกรณ์เคมี (Reactor) ซึ่งมักจะทำในสภาวะที่เป็นสารละลาย หรือทำโดยการใช้กระบวนการเอ็กซ์ทรูดด์แปรโมเลกุลในสภาวะหลอม



รูปที่ 2.9 แผนภาพแสดงการประสานของโพลิเมอร์แบบกราฟต์และบล็อกในการเพิ่มความเข้ากันได้ (Bonner and Hope, 1993 อ้างถึงโดย เจริญ, 2546)

2.5.3 รีเอกทีฟเบลนด์ (Reactive blending)

เทคนิครีเอกทีฟเบลนด์ จะเตรียมโดยการปรับสภาพให้พอลิเมอร์ที่นำมาเบลนด์ให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลต่างชนิดในสภาพหลอม (Melt blending) เทคนิคนี้ใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ในเชิงพาณิชย์หลายชนิด เช่น การเตรียมพอลิเมอร์เบลนด์จากพอลิเอไมด์กับยางเอทิลีนโพร์พลีน ที่มีการดัดแปลงโมเลกุลด้วยมาลิอิกแอนไฮไดรด์ ทำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างหมู่อะมิโนของพอลิเอไมด์กับหมู่คาร์บอนิลของระบบโมเลกุลของยางเอทิลีนโพร์พลีน

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ยางรีเคลมเป็นวัตถุดิบยางในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางประเภทหนึ่ง มีลักษณะแบบกึ่งของแข็งและของเหลว มีส่วนของสารตัวเติม น้ำมัน และสารวัลคาไนซ์อยู่ภายใน รวมถึงมีการเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่โมเลกุลคงเหลืออยู่บางส่วน ในการใช้งานโดยทั่วไปมักนำยางรีเคลมมาเบลนด์ร่วมกับยางหรือเทอร์โมพลาสติก สมบัติของพอลิเมอร์เบลนด์ที่มียางรีเคลมเป็นองค์ประกอบจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น องค์ประกอบของยางรีเคลม ความเข้ากันได้ของยางรีเคลมกับวัสดุใหม่ ปริมาณของยางรีเคลม และระบบวัลคาไนซ์ เป็นต้น

2.6.1 กระบวนการรีเคลม

กระบวนการรีเคลม เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสภาพยางวัลคาไนซ์หรือยางเทอร์โมเซตให้มีความสามารถในการแปรรูปและสามารถถวายค่าในชีวิตรีไซเคิล โดยการทำให้พันธะเชื่อมขวางระหว่างโซ่โมเลกุลยางวัลคาไนซ์นั้นขาดออกด้วยการใช้แรงเชิงกลร่วมกับความร้อน และ/หรือปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น (พรพรรณ, 2528) อย่างไรก็ตามในกระบวนการรีเคลมนอกจากพันธะเชื่อมขวางแล้ว ยังมีโซ่โมเลกุลยางบางส่วนที่สามารถขาดออกได้ด้วย เป็นผลให้ยางรีเคลมที่นำมาวัลคาไนซ์ใหม่มีค่าความ

ต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยึดจันชาด ความกระเด้งตัว และความต้านทานการสึกหรอต่ำกว่ายางวัลคานีซ์ทั่วไป (พรพรรณ, 2528) ตัวอย่างงานวิจัยที่ศึกษากระบวนการรีเคลม เช่น De et al. (2005) ได้ศึกษาการเตรียมยางรีเคลมจากยางครัมป์ (Crumb rubber) ที่ได้จากการล้อรถยนต์เก่า โดยเตรียมยางรีเคลมบนเครื่องบดผสมสองลูกกลิ้งที่อุณหภูมิห้อง ประมาณ 20-40 นาที และปรับปริมาณสารช่วยรีเคลม (Reclaiming agent) ชนิด Tetramethyl thiuram disulfide (TMTD) ปริมาณ 1.5-3.25 phr โดยใช้น้ำมันสปินเดลคงที่ 10 มิลลิลิตร ต่อยาง 100 กรัม นำยางรีเคลมที่ได้มาวัลคานีซ์ใหม่ที่อุณหภูมิ 160°C จากการศึกษาพบว่าการใช้สารช่วยรีเคลมที่ปริมาณ 2.75 phr ร่วมกับการบดผสม 40 นาที เป็นสภาวะการเตรียมยางรีเคลมที่ทำให้ยางรีเคลมวัลคานีซ์มีสมบัติเชิงกลโดยรวม ได้แก่ ความต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยึดจันชาด มอดุลัส และความแข็ง ที่ดีที่สุด ต่อมา อัญชลี (2551) ได้ศึกษาการเตรียมยางรีเคลมจากยางครัมป์ที่ได้จากการล้อรถยนต์ทุกในกระบวนการหล่ออดอกด้วยกระบวนการทางกลร่วมกับการใช้สารช่วยรีเคลมบนเครื่องบดผสมสองลูกกลิ้งที่อุณหภูมิบดผสมเริ่มต้น 40°C ทำการแปรปัติดสารช่วยรีเคลม 4 ชนิด ได้แก่ Tetramethyl thiuram monosulfide (TMTM), TMTD, Dipentamethylene thiuramtetrasulfide (DPTS) และ Mercaptobenzothiazole disulfide (MBTS) ปรับปริมาณสารช่วยรีเคลมในช่วง 0-2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของยางครัมป์ ประมาณเวลาการบดผสมที่ 40 และ 120 นาที และนำยางรีเคลมที่ได้กลับมาวัลคานีซ์ใหม่ที่อุณหภูมิ 142°C ผลการศึกษาพบว่าการใช้ MBTS ที่ปริมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของยางครัมป์ ที่ระยะเวลาการบดผสม 40 นาที จะให้ยางรีเคลมวัลคานีซ์ที่มีสมบัติเชิงกล ได้แก่ ความต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยึดจันชาด 100% มอดุลัส และความแข็ง ที่ดีที่สุด การเพิ่มเวลาในการบดผสมเป็น 120 นาที จะทำให้สมบัติเชิงกลดังกล่าวของยางรีเคลมวัลคานีซ์มีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ในการศึกษาของ ปฏิญญา (2556) ได้ศึกษาการเตรียมยางรีเคลมจากยางครัมป์ที่ได้จากการล้อรถยนต์ทุกในกระบวนการหล่ออดอกด้วยกระบวนการทางกลร่วมกับการใช้สารช่วยรีเคลมที่อุณหภูมิ 60°C และทำการแปรปริมาณน้ำมันสปินเดล (Spindle oil) ที่ 0-30 phr พบร่วมกับยางรีเคลมวัลคานีซ์ ที่ใช้อุณหภูมิวัลคานีซ์ 160°C จะมีค่าความต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยึดจันชาด และความต้านทานต่อการฉีกขาด เพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณน้ำมันจันถังที่ 5 phr การใช้ปริมาณน้ำมันมากกว่านี้จะมีผลให้สมบัติดังกล่าวลดลงตามปริมาณน้ำมันที่มากขึ้น

2.6.2 การใช้ยางรีเคลมเป็นองค์ประกอบเบلنด์

การใช้งานยางรีเคลมในปัจจุบันค่อนข้างมีข้อจำกัดเนื่องจากยางรีเคลมมีสมบัติเชิงกลที่ค่อนข้างต่ำ โดยทั่วไปจะนิยมใช้ยางรีเคลมเติมลงในยางคอมพาวน์เพื่อลดต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ทั้งนี้เนื่องจากยางรีเคลมมีราคาถูกเมื่อเทียบกับวัตถุดิบยางอื่นๆ ประกอบกับการใช้งานยาง

รีเคลมยังมีข้อได้เปรียบบางประการเช่น ช่วยให้เพิ่มอัตราการผลิต ลดการบวมพอง (Die swell) ใน การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยกระบวนการอัดรีด (Extrusion) เนื่องจากยางรีเคลมมีพันธะเชื่อมขวางคง เหลืออยู่บางส่วน เป็นผลให้ยางคอมพาวน์มีความยืดหยุ่นน้อยลง จึงสามารถได้ชิ้นงานที่มีขนาด แน่นอน (วารสารน์, 2552) เป็นต้น งานวิจัยที่ศึกษาสมบัติของพอลิเมอร์เบลนด์ที่มีองค์ประกอบของ ยางรีเคลม เช่น Sombatsompop and Kumnuantip (2003) ได้ศึกษาอิทธิพลของปริมาณยาง รีเคลมในยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติกับยางรีเคลม จากการทดสอบสมบัติของยางคอมพาวน์ พบร่วมค่าพลาสติกซีต์ และค่าความหนืดเฉือน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณยางรีเคลมที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากผลของเขม่าดำที่เป็นองค์ประกอบของยางรีเคลม และในการศึกษาสมบัติของยาง วัลค่าในซีพบวมอตุลัส ความแข็ง และปริมาณพันธะเชื่อมขวางของยางเบลนด์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม การเพิ่มปริมาณยางรีเคลม เนื่องจากในยางรีเคลมมีเขม่าดำซึ่งเป็นสารตัวเติมเสริมแรง และการมี พันธะเชื่อมขวางที่คงอยู่ในยางรีเคลมซึ่งไปขัดขวางการเคลื่อนที่ของสายโซ่โน้ตเลกูลายง ในขณะที่ค่า ความต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยึดจันขาด และค่าความต้านทานต่อการฉีกขาด มี แนวโน้มลดลงตามการเพิ่มปริมาณยางรีเคลม ซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นเนื้อเดียวกันของยางเบลนด์ จากยางธรรมชาติและยางรีเคลมลดลงเมื่อมีปริมาณยางรีเคลมในองค์ประกอบเบลนด์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของยางรีเคลมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในการศึกษาของ Kumnuantip and Sombatsompop (2003) แสดงให้เห็นอีกว่าการเพิ่มสัดส่วนยางรีเคลมในยาง เบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติและยางรีเคลมมีผลทำให้แนวโน้มพีคของค่าแทนเจนท์สูญเสียเลื่อนไปที่ อุณหภูมิสูงขึ้นและมีค่าแทนเจนท์สูญเสียสูงสุดลดลงตามปริมาณยางรีเคลมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเขม่าดำ ที่อยู่ในยางรีเคลม โดยเขม่าดำเป็นสารที่มี loss angle ต่ำมาก การสมยยางรีเคลมลงในยางเบลนด์จะ ทำให้ยางเบลนด์มีค่าแทนเจนท์สูญเสียลดลงได้ ต่อมา Tantayanon and Juikham (2004) ศึกษา การแปรอัตราส่วนระหว่างยางรีเคลมกับพอลิไพรพิลีนที่อัตราส่วนเท่ากับ 20/80, 25/75, 30/70, 35/65 และ 40/60 ส่วนโดยน้ำหนัก พบว่าความต้านทานต่อการกระแทกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการ เพิ่มปริมาณยางรีเคลม เนื่องจากยางรีเคลมช่วยในการดูดซับแรงได้มากขึ้น ร่วมกับการเกิดพันธะเชื่อม ขวางในเฟสยางทำให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นเป็นผลให้ความสามารถในการรับแรงดีขึ้น ที่ระดับ สัดส่วนของยางรีเคลมมากกว่า 30 ส่วนโดยน้ำหนักในองค์ประกอบเบลนด์ ความต้านทานต่อการ กระแทกมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณสัดส่วนยางรีเคลมที่มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเป็น เขม่าดำจาก ยางรีเคลมเพิ่มมากขึ้น ทำให้เขม่าดำเกิดการแยกชั้นออกมาน (Layer like structure) ส่งผลให้ความ ต่อเนื่องของเฟสลดลงทำให้พอลิเมอร์เบลนด์มีความต้านทานต่อการกระแทกลดลงต่อมาก Farahani et al. (2006) ศึกษาค่าความหนืดมูนนี่ (Mooney viscosity) และสมบัติเชิงกลของยางเบลนด์ ระหว่างธรรมชาติกับยางรีเคลม โดยแปรอัตราส่วนการเบลนด์เท่ากับ 100/0, 75/25, 50/50, 25/75 และ 0/100 ส่วนโดยน้ำหนัก พบว่าความหนืดมูนนี่ของยางเบลนด์มีค่าต่ำกว่าความหนืดมูนนี่ของยาง

ธรรมชาติเนื่องจากยางรีเคลมมีน้ำหนักไม่เกิดตัวจากการตัดขาดสายโซ่ในระหว่างกระบวนการรีเคลม และความหนืดมูนนี้ของยางเบلن์จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณยางรีเคลมที่อยู่ในยางเบلن์ จากผลของการตัวเติมในยางรีเคลมและความไม่เข้ากันระหว่างเฟสในยางเบلن์ ขณะที่สมบัติเชิงกลของยางเบلن์ ได้แก่ ความต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยึดจันขาด ความต้านทานต่อการล้า และความกระเด้งตัว มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณสัดส่วนยางรีเคลมที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่ามอดุลส์ ความแข็ง และการผิดรูปเนื่องจากการกด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณสัดส่วนยางรีเคลมที่มากขึ้น ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลของน้ำหนักไม่เกิดตัว การมีสารตัวเติมและการเชื่อมขาวงภาษาในไม่เกิดตัวของยางรีเคลมบางส่วน จึงทำให้ยางเบلن์เกิดการแยกเฟสจากผลของการไม่เข้ากันขององค์ประกอบ นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Mandal et al. (2014) ได้ศึกษาสมบัติเชิงกล และสมบัติเชิงกลพลวัตของยางเบلن์ระหว่างยางธรรมชาติกับยางรีเคลม โดยแบ่งอัตราส่วนการเบلن์ระหว่างยางธรรมชาติกับยางรีเคลมที่ 100/0, 80/20, 70/30, 60/40 และ 50/50 ส่วนโดยน้ำหนัก ในการศึกษาสมบัติของยางวัลค่าในช่วงพบร่วมกับยางธรรมชาติ ทำให้เมื่อนำยางรีเคลมมาเบلن์ร่วมกับยางธรรมชาติ จะมีส่วนพันธะเชื่อมขาวงเป็นองค์ประกอบ ทำให้เมื่อนำยางรีเคลมมาเบلن์ร่วมกับยางธรรมชาติ ส่วนของพันธะเชื่อมขาวงที่อยู่ในยางรีเคลมจะทำให้ยางรีเคลมไม่สามารถกระจายตัวอย่างต่อเนื่องในยางธรรมชาติได้ และส่วนของพันธะเชื่อมขาวงในยางรีเคลมเป็นจุดอ่อนแอบในการส่งผ่านแรงไปยังเฟสยางธรรมชาติทำให้ความต้านทานต่อแรงดึง และความสามารถในการยึดจันขาดมีค่าต่ำลง ขณะที่ความแข็ง และมอดุลส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณสัดส่วนยางรีเคลมที่เพิ่มมากขึ้น แสดงถึงการมีปริมาณพันธะเชื่อมขาวงในยางเบلن์วัลค่าในช่วงเพิ่มมากขึ้นออกจากพันธะเชื่อมขาวงเดิมที่อยู่ในยางรีเคลม และการที่มีเข้มงวดทำให้ยางเบلن์วัลค่าในช่วงมีความแข็งในไม่เกิดตัวเพิ่มขึ้น ในการศึกษาสมบัติเชิงกลพลวัตพบว่าที่อัตราส่วนการเบلن์ระหว่างยางธรรมชาติกับยางรีเคลมเท่ากับ 80/20 ให้ค่ามอดุลส์สะสม มอดุลส์สูญเสีย และค่าแทนเจนต์สูญเสียที่สูงที่สุด

2.6.3 ระบบวัลค่าในช่วงของพอลิเมอร์เบلن์ที่มียางรีเคลมเป็นองค์ประกอบ

การวัลค่าในช่วงยางเบلن์ที่มีองค์ประกอบของยางรีเคลมจะแตกต่างไปจากการใช้ยางใหม่ที่ไม่ผสมยางรีเคลม มีความจำเป็นต้องพิจารณาการใช้สารในระบบวัลค่าในช่วงที่เหมาะสม (วรรณณ์, 2552) งานวิจัยที่ศึกษาผลของการวัลค่าในช่วงต่อสมบัติของพอลิเมอร์เบلن์ที่มียางรีเคลมเป็นองค์ประกอบ เช่น Sombatsompob and Kumnuantip (2003) ได้ศึกษาอิทธิพลของปริมาณยางรีเคลมในยางเบلن์ระหว่างยางธรรมชาติกับยางรีเคลม ในการทดสอบพฤติกรรมการวัลค่าในช่วงของยางคอมพาวน์พบว่าอัตราการวัลค่าในช่วงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากในยางรีเคลมนี้ สารวัลค่าในช่วงและสารตัวเร่งหลงเหลืออยู่ ในขณะที่เวลาสกอร์มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณยางรีเคลม

ที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่า yangรีเคลมยังมีส่วนที่ว่องไวในการเกิดพันธะเชื่อมขวางเหลืออยู่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mandal *et al.* (2014) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการวัลคAINER และปริมาณพันธะเชื่อมขวางของยางเบلنด์ระหว่างยางเบلنด์ระหว่างยางธรรมชาติกับยางรีเคลม ที่อัตราส่วนการเบلنด์แตกต่างกัน พบว่าค่าทอร์กสูงสุด ดัชนีอัตราการวัลคAINER และความหนาแน่นพันธะเชื่อมขวางของยางเบلنด์ จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณสัดส่วนของยางรีเคลมที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่เวลาการวัลคAINERลดลง เป็นผลมาจากการปริมาณพันธะเชื่อมขวางที่คงอยู่ในยางรีเคลมซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณยางรีเคลม ต่อมากับ Tantayanon and Juikham (2004) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยางรีเคลมและยางครัมป์เบلنด์ร่วมกับพอลิไพรพลีนเพื่อปรับปรุงความต้านทานต่อการกระแทกของพอลิไพรพลีน ร่วมกับการศึกษาการใช้สารวัลคAINERในพอลิเมอร์เบلنด์ ผลการศึกษาพบว่าการใช้ยางรีเคลมจะช่วยปรับปรุงสมบัติความต้านทานต่อการกระแทกของพอลิไพรพลีนได้ดีกว่ายางครัมป์ และพบว่าการใช้สารวัลคAINERทำให้พอลิเมอร์เบلنด์มีค่าความต้านทานต่อการกระแทกสูงกว่ากรณีที่ไม่ใช้สารวัลคAINER โดยการใช้สารวัลคAINERผสมระหว่างมาลิอิกแอนไฮไดรด์ร่วมกับเปอร์ออกไซด์จะให้พอลิเมอร์เบلنด์ที่มีสมบัติความต้านทานต่อการกระแทกสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเกิดการกราฟต์ของมาลิอิกแอนไฮไดรด์บนโมเลกุลของพอลิไพรพลีน และยาง ทำให้เกิดอันตรายริยาห่วงเพสของยางรีเคลมกับพอลิไพรพลีน เพิ่มขึ้น โดยสารวัลคAINERที่ให้พอลิเมอร์เบلنด์ที่มีสมบัติความต้านทานต่อการกระแทกสูงรองลงมา คือ เปอร์ออกไซด์ กำมะถัน และมาลิอิกแอนไฮไดรด์ ตามลำดับ ส่วนในงานวิจัยของ Rattanasom *et al.* (2005) ศึกษาอิทธิพลของระบบวัลคAINERกำมะถันแบบปกติ และแบบประสิทธิภาพ ต่อสมบัติ เชิงกลและความต้านทานต่อการบ่มเร่งของยางเบلنด์ระหว่างยางธรรมชาติกับยางรีเคลม ผลการศึกษาพบว่ายางเบلنด์ที่วัลคAINERด้วยระบบกำมะถันแบบปกติมีความแข็ง มอดดุลัส และความต้านทานต่อการสึกหรอ สูงกว่ากรณียางเบلنด์ที่วัลคAINERด้วยระบบกำมะถันแบบประสิทธิภาพ ยกเว้นความสามารถในการยึดจันชาดที่มีค่าต่ำกว่า เนื่องจากการใช้ระบบกำมะถันแบบปกติจะให้ปริมาณพันธะเชื่อมขวางในยางเบلنด์มากกว่าการใช้ระบบกำมะถันแบบประสิทธิภาพ เพราะระบบกำมะถันแบบปกติจะมีปริมาณกำมะถันที่สามารถเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวางได้มากกว่า ในขณะที่ความต้านทานต่อแรงดึงจะไม่เข้มกับระบบวัลคAINER นอกจากนี้ในการศึกษาความต้านทานต่อการบ่มเร่งของยางเบلنด์ พบร่วมกับยางเบلنด์ที่วัลคAINERด้วยระบบกำมะถันแบบปกติจะมีความต้านทานต่อการบ่มเร่งที่ต่ำกว่าการใช้ระบบกำมะถันแบบประสิทธิภาพ เนื่องจากพันธะเชื่อมขวางในการวัลคAINER ด้วยระบบกำมะถันแบบประสิทธิภาพจะเป็นแบบโมโนซัลฟิดิก และไดซัลฟิดิก ซึ่งจะมีความเสถียรมากกว่าพันธะเชื่อมขวางแบบโพลิซัลฟิดิกในการใช้ระบบกำมะถันแบบปกติ

2.6.4 การใช้ยางรีเคลมเป็นองค์ประกอบเบلنด์ในการเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคainz

นอกจากใช้งานยางรีเคลมในการเบلنด์ร่วมกับยางหรือเทอร์โมพลาสติกดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาการใช้ยางรีเคลมเป็นองค์ประกอบเบلنด์ในเทอร์โมพลาสติกวัลคainz เช่น ใน การศึกษาของ Magioli *et al.* (2010) ได้ศึกษาสมบัติของเทอร์โมพลาสติกวัลคainzจากการเบلنด์ ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (Styrene butadiene rubber, SBR) ยางรีเคลม และพอลิไพรพิลีน โดยใช้ระบบวัลคainzเปอร์ออกไซด์ ทำการแปรอัตราส่วนระหว่างไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์ (Dicumyl peroxide, DCP) และสารโคเอเจนท์ *N,N-m-phenylene-bis-maleimide* (BMI) และศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของเทอร์โมพลาสติกวัลคainzที่มีและไม่มียางสไตรีนบิวทาไดอีนเป็นองค์ประกอบเบلنด์ จากผลการศึกษาพบว่าการเพิ่มปริมาณสารโคเอเจนท์ในระบบเปอร์ออกไซด์ ส่งผลให้เทอร์โมพลาสติกวัลคainzมีค่าความต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยึดจันขาด และ ความแข็งที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก BMI สามารถช่วยในการเพิ่มความเข้ากันได้ระหว่างเฟสของพอลิเมอร์เบلنด์โดยการเกิดปฏิกิริยาระหว่างพันธะคู่ของ BMI กับอนุมูลอิสระในยางรีเคลมและพอลิไพรพิลีน และพบว่าสูตรที่มีองค์ประกอบของยางสไตรีนบิวทาไดอีนทำให้เทอร์โมพลาสติกวัลคainzที่มีสมบัติเด่นด้านความสามารถในการยึดจันขาด นรุอัสาหี (2557) พบว่าการใช้ยางรีเคลมเป็นองค์ประกอบในการเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคainzจากการเบلنด์ระหว่างยางธรรมชาติ ยางรีเคลม และพอลิไพรพิลีน มีผลทำให้ปริมาณพันธะเชื่อมขวางในเทอร์โมพลาสติกวัลคainzมีค่าลดลงเมื่ออัตราส่วนของยางรีเคลมเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการใช้สารวัลคainzในปริมาณคงที่แทนที่จะไปวัลคainzไม่เลกุลยางธรรมชาติเพียงอย่างเดียว สารวัลคainzบางส่วนสามารถเข้าไปวัลคainzยางรีเคลมได้ด้วยการทำให้ระดับการวัลคainzในยางธรรมชาติลดลง เป็นผลให้เทอร์โมพลาสติกวัลคainzมีค่ามอดลัส ความต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยึดจันขาด และสมบัติการไหลลดลง เนื่องจากความแตกต่างระหว่างเฟสและความเข้ากันได้ขององค์ประกอบ รวมถึงการที่ยางรีเคลมมีน้ำหนักไม่เลกุลต่ำเนื่องจากไม่เลกุล ถูกตัดในกระบวนการเตรียมยางรีเคลม ในขณะที่ค่าความแข็งเพิ่มขึ้นตามปริมาณสัดส่วนของยางรีเคลมที่มากขึ้น และในการศึกษาอิทธิพลของระดับของหมู่อิพอกไซด์ในยางธรรมชาติอิพอกไซด์ต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกวัลคainzจากการเบلنด์ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์ ยางรีเคลม และพอลิไพรพิลีน โดยแบ่งระดับของหมู่อิพอกไซด์ในยางธรรมชาติอิพอกไซด์เท่ากับ 25 และ 50 เปอร์เซ็นต์ไมล พบร่วมกับเทอร์โมพลาสติกวัลคainzมีค่าความต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยึดจันขาด และสมบัติการไหลมีค่าลดลง ตามปริมาณหมู่อิพอกไซด์ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้ากันได้ระหว่างเฟสของยางธรรมชาติ ยางรีเคลม และพอลิไพรพิลีนที่ลดลง เนื่องจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์มีสภาพขี้ว่าที่แตกต่างจากเฟสยางรีเคลมและพอลิไพรพิลีน

2.6.5 การปรับปรุงความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์เบลนด์ที่มียางรีเคลมเป็นองค์ประกอบ

ในการปรับปรุงความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์เบลนด์ที่มียางรีเคลมเป็นองค์ประกอบ โดยทั่วไปนิยมทำโดยการตัดแปรพื้นผิวของยางรีเคลมและการใช้สารเพิ่มความเข้ากันได้ เพื่อให้มีหมู่พังชันก์ที่เข้ากันได้กับคู่เบลนด์ได้มากขึ้น ตัวอย่างงานวิจัยที่ศึกษาในหัวข้อนี้ เช่น Shanmugharaj *et al.* (2007) ศึกษาการเตรียมพอลิเมอร์เบลนด์จากการเบลนด์ระหว่างยางรีเคลมกับพอลิไพรพลีน โดยใช้สารเพิ่มความเข้ากันได้ คือ พอลิไพรพลีนกราฟต์มาลิกอิกแอโนไซไดร์ด (Polypropylene grafted maleic anhydride, PP-g-MA) ทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยางรีเคลมที่ไม่ตัดแปรพื้นผิว และยางรีเคลมที่ตัดแปรพื้นผิวด้วยอัลลิลเอมีน (Allylamine) พบร่วมพอลิเมอร์เบลนด์ที่มีองค์ประกอบของยางรีเคลมตัดแปรพื้นผิวจะมีความต้านทานต่อแรงดึง และความสามารถในการยึดจันขาดสูงกว่ากรณีของพอลิเมอร์เบลนด์ที่ใช้ยางรีเคลมที่ไม่ตัดแปรพื้นผิว ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของความเข้ากันได้ระหว่างยางรีเคลมตัดแปรพื้นผิวกับพอลิไพรพลีน เนื่องจากยางรีเคลมที่ตัดแปรพื้นผิวด้วยอัลลิลเอมีนทำให้มีหมู่เอมีนอยู่ที่ผิว ซึ่งหมู่เอมีนสามารถเกิดอันตรภัยร้ายกับมาลิกอิกแอโนไซไดร์ดจากสารเพิ่มความเข้ากันได้ PP-g-MA ทำให้ยางรีเคลมที่ตัดแปรพื้นผิวด้วยอัลลิลเอมีนถูกเคลือบด้วย PP-g-MA ซึ่งช่วยในการเพิ่มความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์เบลนด์ และปรับปรุงการกระจายตัวของยางรีเคลมในเฟสพอลิไพรพลีน ต่อมา Zhang *et al.* (2009b) ศึกษาการตัดแปรพื้นผิวยางรีเคลมด้วยน้ำมันดิน (Bitumen) ร่วมกับการใช้สารเพิ่มความเข้ากันได้ 3 ชนิดคือ styrene-ethylene/butylene-styrene (SEBS), Maleic anhydride grafted styrene-ethylene/butylene-styrene (SEBS-g-MA) และ Maleic anhydride grafted Ethylene propylene diene (EPDM-g-MA) ในการเตรียมพอลิเมอร์เบลนด์จากการเบลนด์ระหว่างยางรีเคลม กับพอลิไพรพลีน พบร่วมพอลิเมอร์เบลนด์ที่มีองค์ประกอบของยางรีเคลมที่ตัดแปรพื้นผิวด้วยน้ำมันดิน จะมีค่าความสามารถในการยึดจันขาดและความเสถียรต่อความร้อนที่สูงกว่ากรณีการใช้ยางรีเคลมที่ไม่ได้ตัดแปรพื้นผิว เนื่องจากน้ำมันดินสามารถเกิดปฏิกิริยา กับกำมะถันในยางรีเคลม ทำให้ลดโอกาสที่พันธะเชื่อมขวางที่ถูกตัดขาดสามารถกลับรวมตัวกันใหม่ จึงทำให้ยางรีเคลมมีพันธะเชื่อมขวางน้อยลง และมีโอกาสที่สายโซ่ไม่เกลี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้มากขึ้น (เกิดการเกี่ยวพันของโมเลกุลเพิ่มมากขึ้น) และในการศึกษาผลของการใช้สารเพิ่มความเข้ากันได้ร่วมกับยางรีเคลมที่ตัดแปรพื้นผิวด้วยน้ำมันดินพบว่าการใช้สารเพิ่มความเข้ากันได้จะช่วยปรับปรุงความสามารถในการยึดจันขาด และความสามารถเสถียรต่อความร้อนของพอลิเมอร์เบลนด์ได้ โดยสามารถเรียงลำดับประสิทธิภาพในการปรับปรุงสมบัติตั้งแต่จากมากไปน้อย ดังนี้ SEBS>SEBS-g-MA>EPDM-g-MA เนื่องจากจะมีส่วนของเอทิลีน บิวทาไดอีนที่สามารถเข้ากับพอลิไพรพลีนได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยที่ทำการปรับปรุงความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์เบลนด์ที่มีองค์ประกอบของยางรีเคลมโดยการใช้รังสี เช่น การศึกษาของ Zhang *et al.* (2009a) ได้ศึกษาการใช้พลาสmaในการตัดแปรพื้นผิวของยางรีเคลมเพื่อเพิ่มความเข้ากันได้

ระหว่างยางรีเคลมกับยางในไตรล์ พบร่วมกับยางรีเคลมมีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH groups) ปรากฏอยู่บนพื้นผิวภายในหลังจากทำทรีเมนต์ด้วยพลาasma (Plasma treatment) และในการทดสอบสมบัติเชิงกลของยางเบลนเดอร์พบว่าการใช้ยางรีเคลมที่ดัดแปรพื้นผิว ค่ามอดุลลัส ความต้านทานต่อแรงดึง และความต้านทานต่อการฉีกขาด สูงกว่ากรณียางเบลนเดอร์ที่ผ่านยางรีเคลมที่ไม่ดัดแปรพื้นผิว เนื่องจากยางรีเคลมที่ดัดแปรพื้นผิวจะมีออกซิเจนที่ผิวของยางรีเคลมซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันที่มีข้าว ทำให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างผิวของยางรีเคลมดัดแปรพื้นผิวและยางในไตรล์